

INFORME FINAL

PROYECTOS LÍNEA 3A
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Misión Tecnológica

"Prospección y Búsqueda de Oportunidades
Tecnológicas de la Industria Manufacturera Chilena en
China"

Código del Proyecto: 206-5323

Multiservicios Asexma S.A.

Diciembre 2006

PAUTA PARA PREPARACIÓN DE INFORME FINAL

El Informe Final de la Misión Tecnológica, se compone de un Informe Técnico y un Informe de Rendición de Desembolsos.

El informe deberá ser presentado en un ejemplar anillado y su carátula deberá indicar:

- Código del proyecto
- Título de la Misión Tecnológica
- Empresa Gestora
- Fecha de preparación del Informe Final

1.- Contenido Informe Final

1.1.- Contenido Informe Técnico Misión Tecnológica

1.1.1. Fecha salida /llegada

Salida: 13 Octubre 2007 1 Llegada 21 de Octubre 2007

La Salida se realizó en dos vuelos, un grupo vía Quantas y el otro Air Canadá:

Quantas

Vuelo QF 322 130CT SANTIAGO /SYDNEY 22:45 07:05 150CT

Vuelo QF 127 150CT SYDNEY /HONG KONG 10:45 17:45 150CT

AirCanada

Vuelo AC 093 130CT SANTIAGO/ TORONTO 19:25 06:40 140CT

Vuelo AC 015 140CT TORONTO /HONG KONG 09:40 13:30 150CT

La Llegada a Santiago se realizó en dos vuelos: Quantas y Air Canadá:

Quantas

Vuelo QF 128 21OCT HONG KONG/ SYDNEY 21:10 07:55 220CT

INNOVA CHILE- CORFO

Vuelo QF 321 22OCT SYDNEY /SANTIAGO 10:55 14:05 22OCT

AirCanada

Vuelo AC 016 21OCT HONG KONG/TORONTO 15:25 18:50 21OCT

Vuelo AC 092 21OCT TORONTO /SANTIAGO 23:30 11:05 22OCT

1.2.1 Identificación de empresarios que asistieron a la Gira en su totalidad

N'	RAZÓN SOCIAL	NOMBRE PARTICIPANTE
1	VALDES Y CIA. LTDA.	Rodolfo Valdes E.
2	INDUSTRIAS ROLL-UP CHILE LTDA.	Silvio Bertonati
3	BLUNDING S.A.	Patricia Pérez
4	BERTONATI HNOS S.A.	Yoni Yap Pizarro
5	LABORATORIOS SANDERSON S.A.	Manuel Narbona H.
6	EUGENIO MARIN S.A.	Eugenio Marin
7	LABORATORIOS VOLTAS.A.	Roberto Roizman
8	MARCO RIVAS CISTERNA	Héctor Acosta Cisterna
9	SOC. DE SERV. DE INGENIERIA GENERAL EN LTOA.	Ximena Bravo
10	TECNOLOGIA INDUSTRIAL y COMERCIAL S.A.	Rafael Gomara Rojas
11	QUIMICOS REPELGOT LTDA.	Rodrigo Gallegos
12	TAUERN S.A.	Graciela Moraga
13	IDEAZZIONE S.A.	Javier Russo P.
14	PINTO GLAVICH INGENIERIA Y CONSTRUCCION	Carlos Pinto Buendia

INNOVA CHILE- CORFO

15	PULVERIZADORES AGRICOLAS PARADA S.A.	Onofre Chau
16	GUSTAVO REYES	Gustavo Reyes
17	MULTISERVICIOS ASEXMAS.A.	Sonia Laguna

1.3. Grado de cumplimiento del programa de la Gira (si es distinto al 100% programado, explicar motivos)

Día	Visita	Ciudad	% actividades	% logrado
16-10-2006	Hong Kong Electronic Fair	Hong Kong	9%	9%
16-10-2006	Cyberport	Hong Kong	9%	9%
16-10-2006	Almuerzo Cyberport	Hong Kong	9%	9%
16-10-2006	Applied Science and Technology Research Institute Company Limited (ASTRI)	Hong Kong	9%	9%
17-10-2006	Shenzhen Hi-tech Park Industrial	Shenzhen	9%	9%
17-10-2006	ZTE Corporation	Shenzhen	9%	9%
17-10-2006	Almuerzo organizado por Shenzhen Trade Development Council	Shenzhen	9%	9%
17-10-2006	Aoyagi Nekken Denshi	Shenzhen	9%	9%
18-10-2006	Visita Feria Canton	Guanzhou	9%	9%
19-10-2006	Visita Feria Canton	Guanzhou	9%	9%
20-10-2006	Visita Feria Canton	Guanzhou	9%	9%
	Total de actividades	11	100%	100%

1.4. Logros destacables de la Gira Tecnológica

Uno de los primeros logros, fue cumplir con el programa acordado en la presentación del proyecto y tras el cumplimiento del 100% de las actividades, se comprobó a través del testimonio de las empresas lo importante que fue participar tanto en las visitas de los centros tecnológicos como visitar la Feria, para conocer en forma directa como opera productiva y logísticamente este país, acercándose a una cultura muy diferente a la nuestra.

Se destacó el conocer como funcionan los cluster en China, como logran unirse empresas que producen lo mismo y como se especializan y son eficientes en los rubros que trabajan.

1.5. Fechas de realización y contenidos de el/los talleres

Se realizaron dos Talleres, en las siguientes fechas:

04-10-06 Este Taller se realizó en las oficinas de Asexma Chile y fue para presentar el Proyecto al cual estaban participando las empresas con cofinanciamiento de Innova Chile, se respondían las consultas, se afinaron algunos temas logísticos del viaje, sirviendo además para que las empresas se conocieran antes de viajar.

10-11-06 El segundo Taller, realizado también en las oficinas de Asexma, sirvió para evaluar y compartir las experiencias de las empresas que viajaron, además de lograr que muchas de ellas seguirán trabajando a nivel asociativo sectorial con algunas actividades que se están definiendo como nuevos proyectos para el 2007. El ejemplo más claro es la empresa Repelgot, en donde su Gerente Comercial Rodrigo Gallegos está postulando a una pasantía a EEUU y en Abril, quiere participar en la Misión Tecnológica a Bruma., lo mismo sucede con las empresas Tiesa y Pinto Glavic Ingeniería y Construcción, que también están interesados en participar en la Misión Tecnológica recién mencionada.

1.6. Resultados y conclusiones (en términos generales y específicos)

En términos generales, se reconoce por parte de los empresarios que viajaron, la calidad de los grandes centros productivos y de los negocios de China, siendo factores diferenciadores la incorporación de tecnología en los procesos, la relevancia en la Mano de Obra y las variables culturales que condicionan la forma de hacer negocios.

En términos específicos, las empresas pudieron conocer el desarrollo de algunas áreas de interés, reconociendo la optimización de espacios sin afectar la eficiencia en los procesos productivos y el desarrollo tecnológico, que se manifiestan al interior de las empresas y en todo su entorno.

Las empresas mediante la visita a la feria de Canton, les fue posible apreciar la aplicación de nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevos productos, los que sin duda podrían ser adoptados a nivel local.

Por último, el desarrollo de la actividad grupal permitió el dar a conocer otros instrumentos disponibles para el desarrollo empresarial tales como: Participar de otras Misiones Tecnológicas, hacer Pasantías, Consultorías Especializadas y utilizar Líneas de Innovación empresarial entre otras.

1.2.-Contenido Informe Rendición de Desembolsos Misión Tecnológica

Este informe debe ser presentado de acuerdo al "Cuadro Resumen de los desembolsos reales del proyecto (ANEXO N°1)" y siguiendo las indicaciones establecidas en el punto N°2 --*Pauta para realizar el Informe Financiero*", de este documento.

2.- Pauta para realizar el Informe Financiero

2.1 Registros Contables en la Empresa

El mecanismo definido para el seguimiento financiero tiene sus fundamentos en la estructura contable que encontramos en toda empresa, independiente de su giro y tamaño.

Para estos efectos, la empresa deberá incorporar, el subsidio entregado como aporte de INNOVA CHILE y las partidas e items de desembolsos asociados a la ejecución del proyecto, en la contabilidad de la empresa, asumiendo, entonces, un seguimiento financiero de los proyectos, de carácter contable con los siguientes pasos a seguir:

2.1.1 Crear la estructura contable del proyecto en la contabilidad de la empresa beneficiaria:

- **Cuenta de Pasivo: Ingreso del subsidio INNOVA CHILE**
- **Cuentas de Activos: Partidas de desembolsos del proyecto**
 - Pasajes aéreos, tasa de embarque y seguro de asistencia en viaje
 - Alojamiento y alimentación
 - Asistencia a cursos, eventos
 - Movilización

2.1.2 Para el Informe Financiero, la empresa debe incorporar la siguiente documentación en fotocopia, donde se acredita la realización del desembolso y la imputación de los impuestos correspondientes, para el período que se está informando:

- Libro Mayor de las Cuentas contables del proyecto INNOVA CHILE, definidas en 2.1.1
- Libro de compras
- Formulario 29 del Sil "Declaración y Pago Simultáneo Mensual"

Los Libros contables aludidos deben tener **identificado claramente** cuales son los **cargos imputados al proyecto** (con lápiz destacadador).

2.2 Documentación de respaldo de las partidas de desembolsos asociados al proyecto:

2.2.1. Rendición de desembolsos del proyecto (ANEXO N°2)

La empresa gestora deberá presentar, por cada participante, fotocopia de la documentación que respalda la rendición y que a continuación se detalla según ítem:

- **Pasajes aéreos, tasa de embarque y seguro de asistencia en viaje:**
 - Tarjeta de embarque
 - Factura pasaje aéreo
 - Factura del seguro contratado

- **Alojamiento y alimentación:**
 - Recibo de viático de cada participante, debidamente firmado

- **Asistencia a cursos, eventos:**
 - Comprobante pago de entrada o inscripción a cada evento

- **Movilización:**
 - Factura país de origen del gasto

Cabe destacar que:

La documentación de respaldo que no se ajuste a las normas y criterios definidos en esta Pauta será rechazada por INNOVA CHILE y no se considerará la imputación de dicho monto en la rendición.

Cualquier desembolso que carezca de documentación que lo respalde, será descontado de la respectiva rendición.

2.3 Verificación de la documentación en terreno

- 2.3.1 Durante la revisión en terreno, el ejecutivo verificará en la **documentación original** que respalda la rendición de desembolsos presentada por la empresa: boletas, facturas, contratos, liquidaciones de sueldos, pago de leyes sociales y previsionales. Para tales efectos, la empresa deberá tener disponibles la documentación solicitada por el ejecutivo.

La documentación de respaldo que no se ajuste a las normas y criterios definidos en esta Pauta será objetada por INNOVA CHILE y no se considerará la imputación de dicho gasto en la rendición.